
**3月9日（火）・10日（水）の2日間、オンラインにて開催する
「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2021」に出展
3月10日（水）正午よりオンラインセミナーを実施**

株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」、証券コード 3666）は、学校法人早稲田大学が主催するオンラインイベント「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2021（WOI'21）」に出展いたします。

WOI'21は、産学連携、ベンチャーの育成、研究人材の養成、知財の創出・活用を通じたイノベーションの創出と研究環境の充実を目的とする「早稲田オープン・イノベーション・エコシステム」の実現に向けて開催される産学官連携イベントです。産業界、ベンチャー、大学研究者、学生が一堂に会し、オンライン上でセミナーや交流会を行います。

テクノスジャパンのブースでは、イベント開催中において、プラットフォーム上で参加者とのメッセージ交換やミーティングを通じ、当社ビジネスを知っていただくことや多くの方との交流によるインタラクティブな情報交換の場として展開します。また、3月10日（水）正午より「サプライチェーン上の共通業務の企業間標準化プラットフォームの勘所」のテーマでのオンラインセミナーを実施し、テクノスジャパンの取り組む社会課題と産学連携のスキーム等をご説明いたします。

「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2021（WOI'21）」概要

開催日時：3月9日（火）・10日（水）9:00～18:30（予定）

開催方法：オンライン開催（特設オンライン・プラットフォームを利用したオンラインブース展示会、オンラインセミナー、オンライン交流等）

参加費：無料（要事前登録）

主催：早稲田大学

後援：一般社団法人日本経済団体連合会

申込方法：下記 URL もしくは右記 QR コードより事前登録をお願いします

申込フォーム <https://client.eventhub.jp/ticket/C1RvaAsgt>特設 WEB サイト：<https://waseda-oif21.jp/>**<テクノスジャパン出展内容>****・オンラインブース展示**

WEBプラットフォーム上のブースにて当社のサービスを紹介。イベント開催期間中、いつでもご覧いただけることに加え、担当者とのメッセージ交換やミーティングのアポイントも可能です。

・オンラインセミナー

3月10日（水）正午より15分間のオンラインセミナー「「サプライチェーン上の共通業務の企業間標準化プラットフォームの勘所」を実施し、テクノスジャパンの取り組んでいる社会課題および産学連携スキームについてご説明します。

また、フォーラム内テクノスジャパン専用ページにて、学生向けにテクノスジャパン会社紹介動画もご案内します。

■ 本件に関する報道関係者からの問い合わせ先

株式会社テクスジャパン 広報担当

Tel : 03-3374-1212 E-mail : info@tecnos.co.jp